

2026年7月1-3日

上海新国际博览中心

国际嵌入式系统创新论坛

International Embedded System Innovation Forum



基本信息 General Information

会议时间：Date：	2026年7月1或2日 July, 2026
会议地点：Venue	上海新国际博览中心 Shanghai New International Expo Center
主办单位：Organizer：	慕尼黑展览（上海）有限公司 Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.
会议语言：Language：	中文或英文，现场不提供同声传译（建议英文演讲嘉宾使用双语PPT） Chinese or English, no simultaneous interpretation (Non-Chinese speakers are recommended to use bilingual slides)
演讲资料提交：Material Submission Deadline：	- 中英文演讲题目、演讲文简介和照片、250字演讲摘要提交：截止日期2026年4月15日 - 演讲PPT提交：截止日期2026年4月28日 - Bilingual info of subject and speaker, presentation abstract of 250 words: 15 April, 2026 - Complete PPT submission: 28 April, 2026

主要议题 Topics

- 上午主题：嵌入式人工智能技术与应用
Morning Session: Embedded AI Technology and Applications
——端侧AI 技术趋势、RISC-V + AI、高算力SoC芯片、大语言模型的边缘智算平台、机器视觉和具身智能等AI热点应用
——Endpoint AI technology trends, RISC-V + AI, powerful SoC chip for AI , LLM edge computing platforms, and AI applications such as Machine vision and Embodied intelligence.
- 下午主题：工业物联网技术与生态建设
Afternoon Session: Industrial Internet of Things Technology and Ecosystem
——多轴电机驱动与控制、物联网智能体、工业以太网、新型无线网络以及MCU工业物联网生态
——Multi-axis Motor control and drive ,
IoT AI agent, Industrial Ethernet , A new wireless network and MCU industry IoT ecosystem.

2025 论坛议程回顾 2025 Review of Agenda

上午主题：嵌入式人工智能技术与应用

AM Session: Embedded AI Technology and Applications

主持人：何小庆，嵌入式系统联谊会，秘书长

Moderator: ALLAN HE, Secretary in Chief, Embedded System Associations

时间 Time	演讲题目 Presentation	演讲嘉宾 Speaker
9:30-10:00	签到入场 Registration	
10:00-10:30	智能嵌入式系统开发与实践 Intelligent Embedded System Development and Practice	毕盛，华南理工大学，副教授 Bi Sheng, Associate Professor, South China University of Technology
10:30-11:00	Arm 边缘AI平台赋能物联网未来 Arm Edge AI Enable IoT Future	范子莹，安谋科技，资深嵌入式市场经理 Jacy Fan, Senior Marketing Manager of Embedded&IoT LoB, Arm
11:00-11:30	STM32N6：边缘AI的‘芯’力量，开启智能新世界 STM32N6: Empowering Edge AI with 'Core' Innovation	丁晓磊，意法半导体中国区微控制器、数字IC与射频产品部市场经理 Lisa Ding, Marketing Manager, ST China Microcontroller & Digital ICs Group, STMicroelectronics
11:30-12:00	工业机器人智能操作系统技术及应用 Technology and Applications of Intelligent Operating Systems for Industrial Robots	李青锋，北航杭州创新研究院，资深副研究员 Qingfeng Li, Associate Researcher, Hangzhou Innovation Institute of Beihang University

下午主题：工业物联网技术与生态建设

PM Session: Industrial Internet of Things Technology and Ecosystem

主持人：滕华强，上海仪器仪表研究所，教授级高工

Moderator: Teng Huaqiang, Professor level senior engineer, Shanghai Instrument Research Institute

时间 Time	演讲题目 Presentation	演讲嘉宾 Speaker
13:00-13:30	基于近似技术的高效AI计算 Efficient AI through Approximation	刘思廷博士，上海科技大学，研究员 Dr. Siting Liu, Researcher. ShanghaiTech University
13:30-14:00	ADI利用先进精密仪器仪表解决方案，优化研发并加快产品上市 Optimize R&D & Speed Time-to-Market with Leading-Edge Instrumentation Solutions	姜海涛，ADI公司仪器仪表事业部 高级市场经理 Steven Jiang, Senior Marketing Manager, ADI Instrumentation System Solutions Unit
14:00-14:30	使用AI定义嵌入式系统：瑞萨AI产品家族 Thinking in AI - Using Renesas AI Product	苏勇，瑞萨电子，市场部技术专家 Andrew SU, Product Marketing Specialist, Renesas Electronics Corporation
14:30-15:00	面向本地部署的RISC-V端侧AI处理器敏捷开发思路 Agile Development Approach for RISC-V Edge-Side AI Processors Targeting Local Deployment	曾轶，隼瞻科技（广州）有限公司，创始人兼CEO Zeng Yi, Founder & CEO, WingSemi Technology Co., Ltd.
15:00-15:30	「六芯闪耀，智控未来」——全面开启工业与新能源的核芯引擎 New Chips Shining—— the Core Engine of Industry Control and New Energy	徐勇，广东匠芯创科技有限公司，产品总监 Xu Yong, Product Director, ArtInChip
15:30-16:00	嵌入式虚拟化技术与工业应用展望 Embedded Virtualization Techniques and Trends for Industrial System	何小庆，嵌入式系统联谊会，秘书长 ALLAN HE, Secretary in Chief, Embedded System Associations

2025 现场盛况 2025 grand occasion



2025 听众抽样名单 2025 Audience sample list

观众人数：322人
Attendance：322

单位名称	Company
蔚来	NIO
特斯拉	Tesla
迈斯沃克	MathWorks
法雷奥	Valeo
爱立信	Ericsson
黑芝麻智能科技	Black Sesame Technologies
上海联影医疗科技股份有限公司	United Imaging Healthcare Co., Ltd.
迪瑞医疗科技股份有限公司	DIRUI Medical Technology Co., Ltd.
华为技术有限公司	Huawei Technologies Co., Ltd.
中国科学院上海技术物理研究所	Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences
智联新能电力科技有限公司	Smartlink New Energy Power Technology Co., Ltd.
上海安答智能机器人有限公司	A-Answer Intelligent Robotics Co., Ltd.
施耐德电气	Schneider Electric
国电南瑞	NARI Technology Co., Ltd.
中兴通讯	ZTE Corporation
Imagination Technology	Imagination Technology
罗克韦尔自动化控制集成有限公司	Rockwell Automation Control & Integration (China) Co., Ltd.
浙江正泰电器股份有限公司	CHiNT Electric Co., Ltd.
西门子（中国）有限公司	Siemens Ltd., China
哈曼（中国）投资有限公司	Harman China Investment Co., Ltd.
上海电气国轩新能源科技有限公司	Shanghai Electric Gotion New Energy Technology Co., Ltd.
联通（上海）产业互联网有限公司	China Unicom (Shanghai) Industrial Internet Co., Ltd.
南方电网新型电力系统（北京）研究院有限公司	China Southern Power Grid New Power System (Beijing) Research Institute Co., Ltd.
南瑞中天	NARI-ZTT Power Electronics Co., Ltd.
鱼跃医疗	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
诺基亚贝尔	Nokia Shanghai Bell Co., Ltd.
格力电器	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
华为数字能源	Huawei Digital Power
爱立信	Ericsson
松下电器机电（中国）有限公司	Panasonic Mechatronics (China) Co., Ltd.
北京紫光青藤微系统有限公司	Beijing Unisoc Cyanvine Microsystems Co., Ltd.
潍柴动力	Weichai Power Co., Ltd.
上海联影医疗科技股份有限公司	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.
合肥中科物联科技有限公司	Hefei CAS IoT Technology Co., Ltd.
oppo	oppo